政府采购项目

采购需求调查

项目名称：广东省科学院半导体研究所多功能电子束仿真软件

采购单位：广东省科学院半导体研究所

二〇二三年十一月

1. **需求调查**

**（一）相关产业发展***（应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）*

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

技术路线：

工艺水平：

技术水平或行业的发展历程：

行业现状：

（由前期调研单位提供）

2.产品所涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

产品所涉及的企业资质：

产品所涉及的产品资质：

产品所涉及的人员资质：

（由前期调研单位提供）

3. 产品所涉及的相关标准和规范：

（由前期调研单位提供）

**（二）市场供给***（应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）*

1.目前该产品的市场竞争程度（由前期调研单位提供）：

2. 本次拟投标产品的价格水平或价格构成（由前期调研单位提供）：

3.我司的履约能力、售后服务（由前期调研单位提供）：

履约能力：

售后服务：

**（三）同类采购项目历史成交信息**（由前期调研单位提供）*（应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购人** | **项目名称** | **项目预算** | **中标人** | **中标价** | **中标品牌** | **中标型号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**（四）后续采购情况***（应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）*

1. 本次拟投标产品涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况：

**（五）可供本项目采购人参考的技术条款**

致：广东省科学院半导体研究所

经认真研究该项目市场调研公告等相关文件后，我司愿参与贵单位组织的市场调研，若我公司在后续采购过程成交，将严格配合贵单位交付期和质量目标完成本项目的采购任务。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 广东省科学院半导体研究所多功能电子束仿真软件 |
| 自有设备技术参数 | （由前期调研单位提供） |
| 交货时间 | （由前期调研单位提供） |
| 售后服务 | （由前期调研单位提供） |
| 其他可提供的服务要求 | （由前期调研单位提供） |
| 联系人 | （由前期调研单位提供）  姓名：  联系电话： |
| 企业规模 | (大型企业/中型企业/小型企业/微型企业) （由前期调研单位提供） |